



IEEE 第五届材料与智能制造国际会议

www.icmim.org > 中国哈尔滨 > 2021年11月6-8日

组委 会

大会主席

吕力, 新加坡国立大学

大会联合主席

郎利辉, 中国北京航空航天大学

程序委员会主席

Narayan C. Kar, 加拿大温莎大学

倪江锋, 中国苏州大学

程序委员会联合主席

雷学林, 中国华东理工大学

指导主席

Takashige Omatsu, 日本千叶大学

Han-Yong Jeon, 韩国仁荷大学

宣传主席

Aidy Ali, 马来西亚国防大学

Osman ADIGUZEL, 土耳其菲亚特大学

赵则祥, 中国中原工学院

财务

J.Wu, 中国香港大学

出版主席

Z.H. Gao, 中国大连大学

会议出版

被录用及注册成功的文章将出版到**会议论文集**, 被 **EI 核心**和 **Scopus** 检索。

出版历史

MIM 2019 | 韩国仁荷大学

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Volume 654)

已被 Scopus 和 Ei 核心检索。

MIM 2018 | 日本札幌

MIM 2018: Materials Science Forum (Volume 962)-ISBN: 978-3-0357-1416-6

已被 Scopus 和 Ei 核心检索。

MIM 2017 | 新加坡

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Volume 244)

已被 Scopus 和 Ei 核心检索。

大会专家



吕力教授
新加坡国立大学



Sung-Hoon Ahn 教授
韩国仁荷大学



郎利辉教授
中国北京航空航天大学



倪江锋教授
中国苏州大学

征稿主题

材料加工技术与材料科学

材料测试和评估

复合材料

纳米电子

设计和制造系统

虚拟制造和网络制造

先进制造技术

产品设计与开发

更多主题, 请访问: <http://www.icmim.org/cfp.html>

投稿方式

截稿日期: 2021年8月10日

在线投稿系统:

<http://confsys.iconf.org/submission/mim2021>

邮箱投稿:

icmim@cbees.net



李女士

邮箱: icmim@cbees.net

电话: +86-28-87577778/+852-3155-4897

